

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FZ 1200 R 33 KF2_B5

eupec



vorläufige Daten
preliminary data

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -25^{\circ}\text{C}$	V_{CES} V_{CES}	3300 3300	V V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	1200 2000	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1 \text{ ms}, T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	2400	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, \text{ Transistor}$	P_{tot}	14,7	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	1200	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	2400	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0V, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	444	$\text{k A}^2\text{s}$
Spitzenverlustleistung der Diode maximum power dissipation diode	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	P_{RQM}	1200	kW
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50 \text{ Hz}, t = 1 \text{ min.}$	V_{ISOL}	10,2	kV
Teilentladungs-Aussetzspannung partial discharge extinction voltage	RMS, $f = 50 \text{ Hz}, Q_{pD} \text{ typ. } 10\text{pC (acc. To IEC 1287)}$	V_{ISOL}	5,1	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 1200\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CE \text{ sat}}$	-	3,40	4,25	V
	$I_C = 1200\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	4,30	5,00	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 120 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,2	5,1	6,0	V
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	150	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{res}	-	8	-	nF
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$	Q_G	-	22	-	μC
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 3300\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}	-	-	5	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: Alfons Wiesenthal

date of publication : 2002-10-31

approved by: Christoph Lübke

revision: 2.0

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FZ 1200 R 33 KF2_B5

eupec



vorläufige Daten
preliminary data

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 1200 \text{ A}, V_{CE} = 1800 \text{ V}$	$t_{d,on}$	-	0,70	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_G = 2,7 \Omega, C_{GE} = 220 \text{ nF}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		-	0,65	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_G = 2,7 \Omega, C_{GE} = 220 \text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	0,65	-	μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 1200 \text{ A}, V_{CE} = 1800 \text{ V}$	t_r	-	0,45	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_G = 2,7 \Omega, C_{GE} = 220 \text{ nF}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		-	0,48	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_G = 2,7 \Omega, C_{GE} = 220 \text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	0,48	-	μs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 1200 \text{ A}, V_{CE} = 1800 \text{ V}$	$t_{d,off}$	-	1,90	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_G = 1,8 \Omega, C_{GE} = 220 \text{ nF}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		-	2,10	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_G = 1,8 \Omega, C_{GE} = 220 \text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	2,10	-	μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 1200 \text{ A}, V_{CE} = 1800 \text{ V}$	t_f	-	0,20	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_G = 1,8 \Omega, C_{GE} = 220 \text{ nF}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		-	0,20	-	μs
	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_G = 1,8 \Omega, C_{GE} = 220 \text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	0,20	-	μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 1200 \text{ A}, V_{CE} = 1800 \text{ V}, V_{GE} = 15 \text{ V}$ $R_G = 1,5 \Omega, C_{GE} = 220 \text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, L_S = 40 \text{ nH}$	E_{on}	-	2900	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 1200 \text{ A}, V_{CE} = 1800 \text{ V}, V_{GE} = 15 \text{ V}$ $R_G = 1,8 \Omega, C_{GE} = 220 \text{ nF}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, L_S = 40 \text{ nH}$	E_{off}	-	1600	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10 \mu\text{sec}, V_{GE} \leq 15 \text{ V}$ $T_{vj} \leq 125^\circ\text{C}, V_{CC} = 2500 \text{ V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	6000	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}	-	18	-	nH
Modul-Leitungswiderstand, Anschlüsse - Chip lead resistance, terminals - chip	$T_C = 25^\circ\text{C}$	R_{CC+EE}	-	0,12	-	m Ω

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	V_F	-	2,80	3,50	V
	$I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	2,80	3,50	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 1200 \text{ A}, -di_F/dt = 4600 \text{ A}/\mu\text{sec}$	I_{RM}	-	1250	-	A
	$V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -10 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		-	1350	-	A
	$V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -10 \text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	1350	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 1200 \text{ A}, -di_F/dt = 4600 \text{ A}/\mu\text{sec}$	Q_r	-	710	-	μAs
	$V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -10 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		-	1320	-	μAs
	$V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -10 \text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	1320	-	μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 1200 \text{ A}, -di_F/dt = 4600 \text{ A}/\mu\text{sec}$	E_{rec}	-	680	-	mWs
	$V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -10 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		-	1400	-	mWs
	$V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -10 \text{ V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	1400	-	mWs

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FZ 1200 R 33 KF2_B5

eupec



vorläufige Daten
preliminary data

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

		min. typ. max.				
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,0085	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	0,0170	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{paste} = 1 \text{ W/m}^2\text{K} / \lambda_{grease} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	R_{thCK}	-	0,006	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\ max}$	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		$T_{vj\ op}$	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix						
Material Modulgrundplatte material of module baseplate					AISiC	
Innere Isolation internal insulation					AlN	
Kriechstrecke creepage distance					56	mm
Luftstrecke clearance					26	mm
CTI comperative tracking index					> 600	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube M6 / screw M6	M	4,25	-	5,75	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	Anschlüsse / terminals M4	M	1,8		2,1	Nm
	Anschlüsse / terminals M8	M	8		10	Nm
Gewicht weight		G			1400	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.

Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

